THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,- .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
GP	00

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	R	REVISED PER ECO-11-006941	28JUL2011	CJV	CWR

1. 0.76µm[.000030] MIN GOLD ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.54µm[.000100] MIN TIN-LEAD ON CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27µm[.000050] MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT,
   -OR-
   GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, 0.76µm[.000030] MIN TOTAL THK ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.54µm[.000100] MIN TIN-LEAD ON CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27µm[.000050] MIN THK NICKEL UNDERPLATE ON ENTIRE CONTACT.

2. 0.38µm[.000015] MIN GOLD ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.54µm[.000100] MIN TIN-LEAD ON CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27µm[.000050] MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT,
   -OR-
   GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, 0.38µm[.000015] MIN TOTAL THK ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.54µm[.000100] MIN TIN-LEAD ON CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27µm[.000050] MIN THK NICKEL UNDERPLATE ON ENTIRE CONTACT,

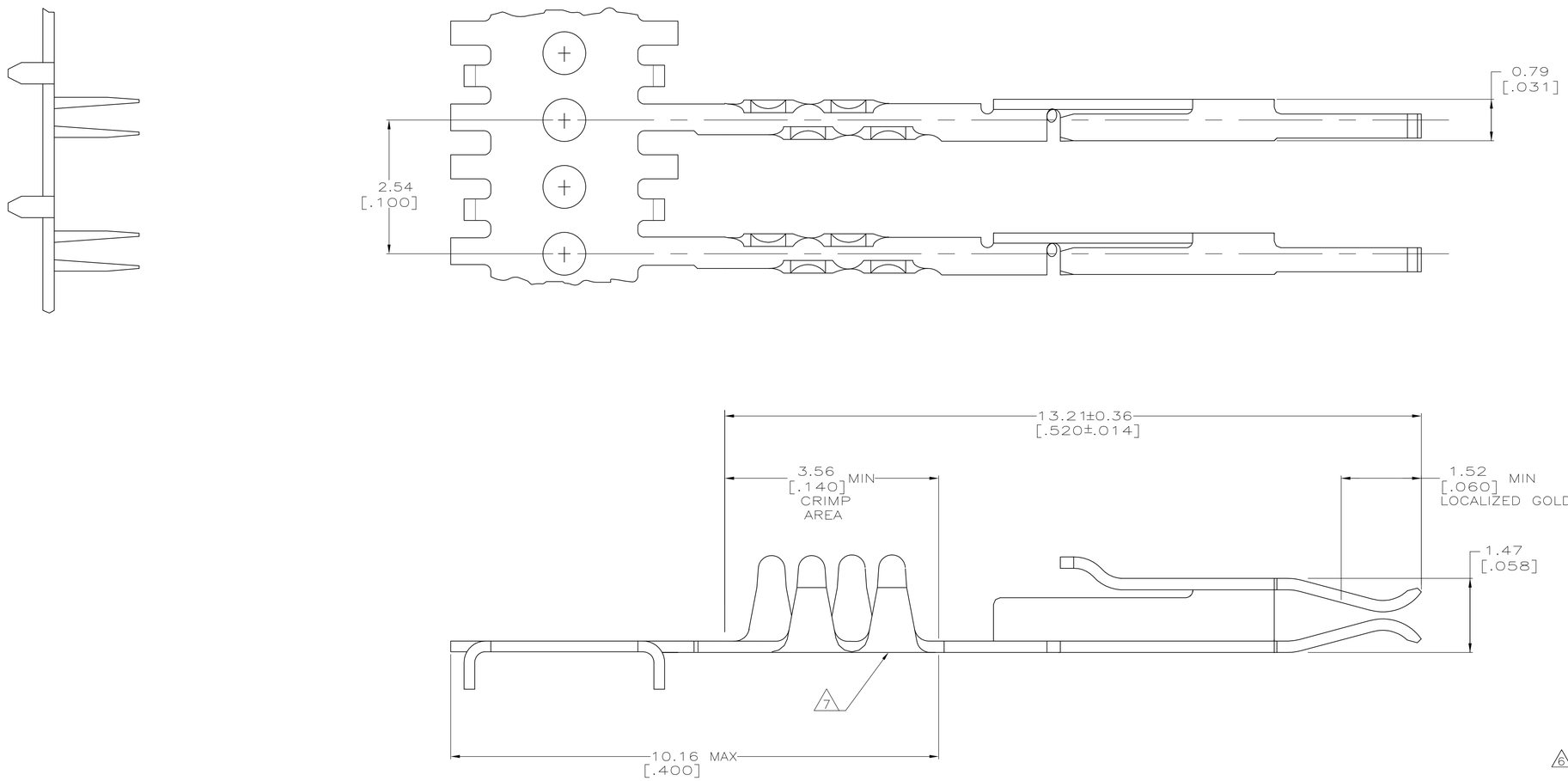
3. ACCEPTS 0.38±0.03[.015±.001] SQUARE POST, 3.18-8.89[.125-.350] LONG.

4. 0.76µm[.000030] MIN GOLD ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH IN CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27µm[.000050] MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT,
   -OR-
   GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, 0.76µm[.000030] MIN TOTAL THK ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH IN CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27µm[.000050] MIN THK NICKEL UNDERPLATE ON ENTIRE CONTACT.

5. 0.38µm[.000015] MIN GOLD ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH IN CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27µm[.000050] MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT,
   -OR-
   GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, 0.38µm[.000015] MIN TOTAL THK ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH IN CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27µm[.000050] MIN THK NICKEL UNDERPLATE ON ENTIRE CONTACT.

6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

7. GOLD PLATING MAY OR MAY NOT BE PRESENT ON BOTTOM OF THE CRIMP BARREL.



FINISH	PART NUMBER
7 5	1-487547-2
7 4	1-487547-1
2	~~487547-9~~
1	487547-1

6 SUPERSEDED BY 1-487547-2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± 0.13 [.005]
3 PLC ± 0.013 [.0005]
4 PLC ± -
ANGLES ± -

MATERIAL: 0.216 [.0085] THICK PHOSPHOR BRONZE

FINISH: SEE TABLE

DWN: L.SIPE 05/05/92
CHK: R.STONE 5-13-92
APVD: -
PRODUCT SPEC: 108-16022
APPLICATION SPEC: 114-16008
WEIGHT: -

TE Connectivity

NAME: CONTACT, RECEPTACLE, .050 C/L, FFC -

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-487547	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 20:1 | SHEET 1 OF 1 | REV R

4805 (3/11)

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9